SAMPE-Japan 学生複合材料成形セミナー

開催の御案内

2018年10月26日

岐阜大学　地域連携スマート金型技術研究センター（兼）Guコンポジット研究センター

（SAMPE Japan 学生委員長）深川仁

金沢工業大学　ICC

金崎真人

SAMPE-Japan学生ブリッジコンテストは、材料・構造力学を学ぶ学生が複合材料製のブリッジを実際に製作することを通して、設計・成形を肌で体験し、その能力を高める機会を設けることを目的としています。皆様のご支援もあり、本年度もSAMPE-Japan学生ブリッジコンテストを開催する運びとなりました。日程や場所は未定であるため、決定次第HPなどを通じてご連絡いたします。(コンテストは2019年2～3月頃を予定しております)

コンテストに先立ち、ブリッジの作製に必要な材料・副資材の取り扱い方法、成形方法・ノウハウの習得を目標とした複合材料成形セミナーを開催します。本セミナーでは、実際のブリッジの製作に応用可能ハンドレイアップ成形とVaRTM成形の実習を行ないます。参加費は無料です。ブリッジコンテストへの参加を希望する研究室は、この機会にぜひこの成形セミナーへの参加を検討ください。ブリッジコンテストのみ、成形セミナーのみなど個別の参加も可能ですので、ご参加をお待ちしております。

１．開催日時・場所

* **2018年11月30日(金曜日)　10:30～17：00**
* 金沢工業大学 八束穂リサーチキャンパス内革新複合材料研究開発センター

２．交通案内

金沢工業大学 八束穂リサーチキャンパス ICC：

<http://www.icc-kit.jp/others/access.html>

・JR：JR金沢駅→JR松任駅→タクシーにて15～20分

・航空機：小松空港→JR小松駅→JR松任駅→タクシーにて15～20分

３．持参するもの

参加の際には以下のものを持参下さい。

・保護メガネ　・作業着　・作業靴（安全靴または汚れても良いもの）・筆記具

４．参加方法

1研究室あたり5人を上限とし、案内末尾のエントリーシートを，Word形式のまま下記の提出先にメールで送付してください。なお、外為法の関係上留学生については別途書類が必要となりますので、エントリーシート提出後別途各チームにご案内致します。なお，会場の設備の関係上先着6～8チームまでの登録とさせていただきます。

５．参加前提条件（お願い事項）

今年度, SAMPE Japanでは、学生会員の年会費を無料 とする試みを行なっております。これは今回入会申込をされる学生が学生である間は、学生会員の協会費(2,500円)が無料で学生会員になれるものです。そこで、まだ会員でない学生の方は、原則として会員登録を同時に提出した上での参加をお願いいたします。添付の成形セミナー参加学生専用の会員登録申込書にご記入いただき、成形セミナーの申込書に添えてお送りください。

参加申込書提出先

金沢工業大学 革新複合材料研究開発センター 特別研究員 金崎真人

Email：manato-k@neptune.kanazawa-it.ac.jp

※ ＠は半角に置き換えて下さい。

メールの件名は「SAMPE-Japan学生複合材料成形セミナー参加申込」とする。

SAMPE-Japan 複合材料成形セミナー

参加申込書

注意①：留学生場合、国籍および来日してからの滞在期間を追記すること

注意②：参加申込書を提出する際は，研究室代表者にCcを入れること

|  |  |
| --- | --- |
| 大学名 |  |
| 所属研究室 |  |
| 研究室代表者 |  |
| 研究室代表者E-mail |  |
| 代表学生E-mail |  |
| 代表学生Tel |  |
| 参加者氏名①（代表） |  |
| 参加者氏名② |  |
| 参加者氏名③ |  |
| 参加者氏名④ |  |
| 参加者氏名⑤ |  |

記入例

|  |  |
| --- | --- |
| 大学名 | 先端材料技術大学 |
| 所属研究室 | 工学研究科 先端研究室 |
| 研究室代表者 | 教授　先端　技術 |
| 研究室代表者E-mail | sentan@sampe.ac.jp |
| 代表学生E-mail | zairyou@sampe.ac.jp |
| 代表学生Tel | 012-345-6789 |
| 参加者氏名①（代表） | 材料　一男（Kazuo ZAIRYO） |
| 参加者氏名② | マット　アドヴァンス（Mat Advance）留学生 |
| 参加者氏名③ |  |
| 参加者氏名④ |  |
| 参加者氏名⑤ |  |